

## 附件 2

龙华区 2023 年科技创新专项资金（科技金融资助项目—2023 年第一批贴息、贴保资助）项目拟不资助名单				
序号	企业名称	项目类别	项目名称	审核意见
1	深圳市成威源科技有限公司	科技金融资助	贴息资助	现场核查不通过，不予资助。
2	深圳市泛海统联精密制造股份有限公司	科技金融资助	贴保资助	企业该笔贷款的担保费已享受过区工信局同类资助，不予资助。